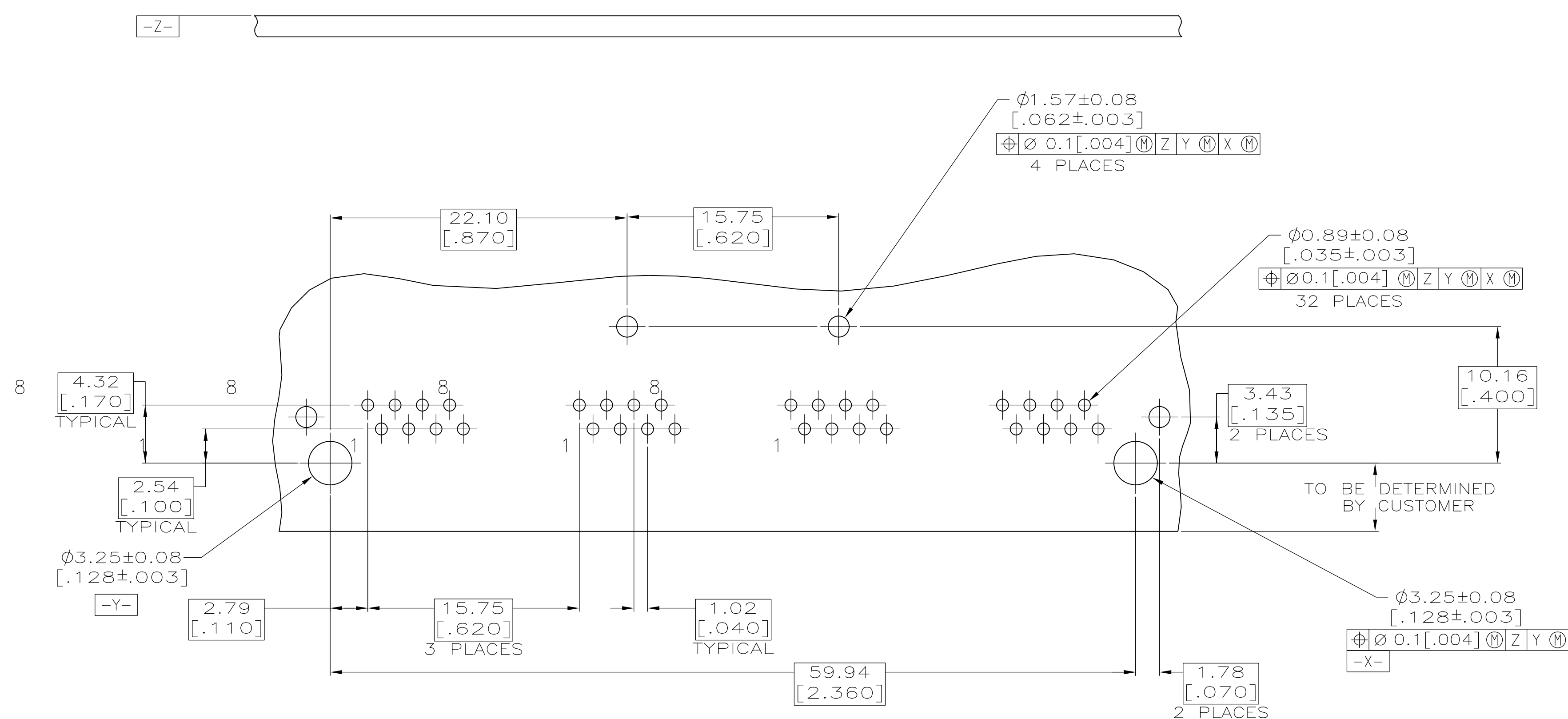
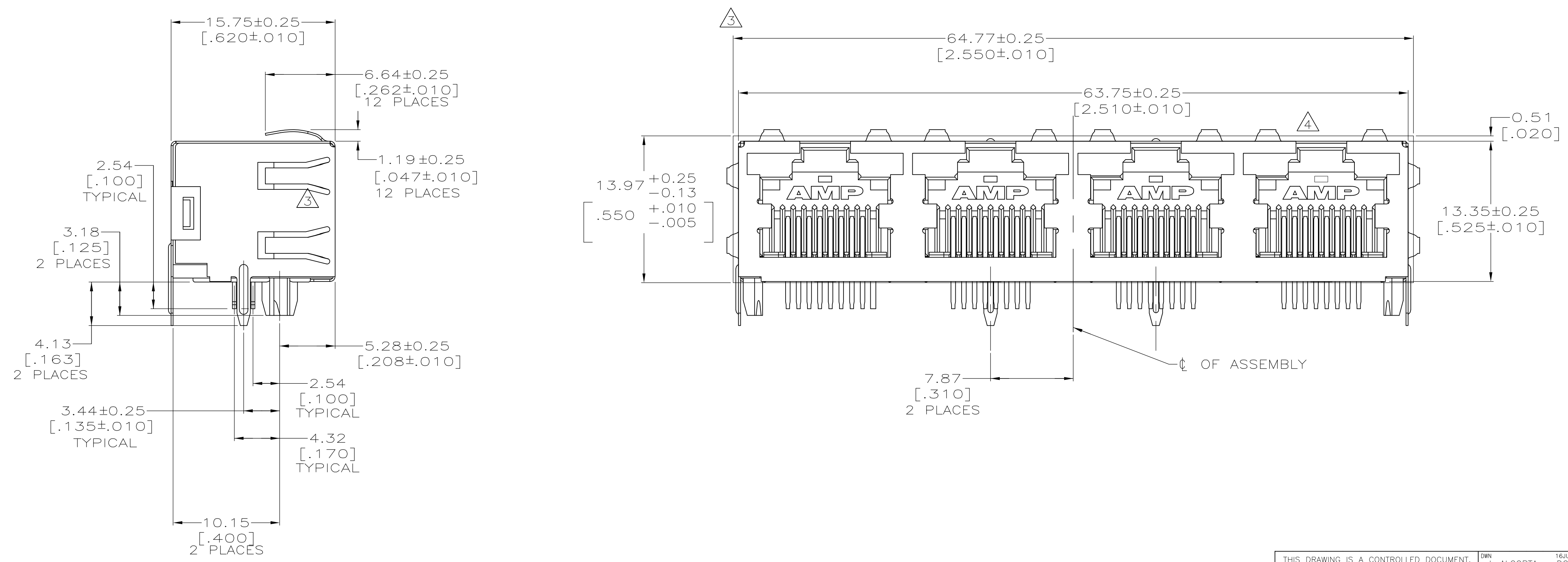




SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)



- △ MATERIAL: POLYESTER LCP
BLACK, UL94V-0; LEAD FREE IR REFLOW SOLDERING
PROCESS COMPATIBLE.
- TERMINALS - .36[.014] THICK PHOS BRONZE
PLATED WITH 3.81µm[.000150] MINIMUM THICK
MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27µm [.000050]
MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE
AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27µm
[.000050] MINIMUM THICK NICKEL.
SHIELD - .196[.0077] THICK COPPER ZINC ALLOY
PREPLATED WITH 2.03µm[.000080] - 3.81µm
[.000150] BRIGHT TIN OVER 1.27µm
[.000050] THICK MIN NICKEL.
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND
REGULATIONS PART 68, SUBPART F.
- △ SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.
- △ SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR
AND TOP PANEL OPENING.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm [INCHES]

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

± -
± -
± -
± -
± -
± -

MATERIAL

△

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

FINISH

-

DWN
J. ALCORTA - DOCK5
CHK
J. WESTMAN
APPD
S. FLICKINGER

16JUN2005
16JUN2005
16JUN2005

PRODUCT SPEC
108-1163-4

APPLICATION SPEC
114-2154

WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

NAME
INVERTED MOD JACK ASSEMBLY, 1x4,
SHIELDED, PANEL GROUND

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
2170359

RESTRICTED TO
-

TRAY
PACKAGE

2170359-1
PART NUMBER

TE Connectivity

SCALE
4:1

SHEET
1

OF
1

REV
1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9